PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-148102

(43)Date of publication of application: 05.08.1985

(51)Int.CI.

H01F 17/02 H01F 41/04

(21)Application number: 59-003908

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

12.01.1984

(72)Inventor: KOJIMA YUKIO

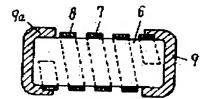
SHINDO YASUHIRO HOSOKAWA ZENEMON

(54) INDUCTANCE PARTS AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce exfoliation of a copper film, and to enhance mass productivity of inductance parts comparatively simply by a method wherein a carbon layer or a mixture layer mainly consisting of carbon is formed as the first layer, and a copper layer or an alloy layer containing copper is formed as the second layer spirally adhering closely on a rod insulator.

CONSTITUTION: A carbon layer 7 having the role of a binder and having the role of formation of a pattern is formed spirally adhering closely on the outer periphery of a rod insulator 6 formed in a columnar type using a material of small high-frequency electric loss, and moreover being low hydroscopic such as a ceramic material, etc., and a copper layer 8 formed adhering closely thereon is formed. The signs 9, 9a in the figure indicate caps engaged with the outsides of the edge parts of the copper layer 8, and connected electrically to the edge parts of the copper layer 8. To form spirally the carbon layer 7 and the copper layer 8, after the pattern is formed spirally on the outer periphery of the rod insulator 6 using a carbon rod formed by compression molding carbon powder at first, the copper layer 8 is formed selectively on the carbon layer 7 according to the method such as electrolytic plating, etc.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

EST AVAILABLE CO

四公開特許公報(A)

昭60-148102

@Int_Cl_4 H 01 F 17/02 41/04 識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)8月5日

6447-5E 8323-5E

審査請求 未請求 発明の数 2 (全2頁)

❷発明の名称

インダクタンス部品およびその製造方法

②特 願 昭59-3908

❷出 昭59(1984)1月12日 願

⑦発 明 者 小 嵢 個発 眀 者 進 藤 @発 明 細川

由紀夫 門真市大字門真1006番地 聚 宏 門真市大字門真1006番地 善右ェ門 門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内 松下電器産業株式会社内 松下電器産業株式会社内

创出 願 松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006番地

外1名

砂代 理 弁理士 中尾 敏男

1、発明の名称

BEST AVAILABLE COPY

インダクタンス部品およびその製造方法

- 2、特許請求の範囲.
- (1) 棒状絶縁体に第1層として炭素層あるいは炭 素を主体とする混合物層、第2層として銅層あ るいは銅を含む合金暦をラセン状に密着形成し たことを特徴とするインダクタンス部品。
- 2) あらかじめ棒状絶縁体の外周に炭素層あるい は炭素を主体とする混合物層をラセン状に密着 形成し、その後上配炭素層あるいは炭素を主体 とする混合物層を形成するととを特徴とするイ ンダクタンス部品の製造方法。
- '3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はVHF帯、UHF帯などの高周波帯域 で用いられるインダクタンス部品およびその製造 方法に関するものである。

従来例の構成とその問題点

部品として第1図に示すように棒状絶縁体1に金 属皮膜2を密着形成したものがあり、その製造方 法として第2図に示すように棒状絶縁体1の外周 面に一面に第1の金属皮膜4を形成した後にカッ ターにてラセン状に切削して帯切を行い第2の金 属皮膜5を形成している。ところが、このインダ クタンス部品では棒状絶縁体と金属皮膜の種類に より皮膜の剝離が生ずる。また、上配方法にて作 られたインダクタンス部品においては第1届の皮 膜のカッターでの切削条件により皮膜が構部に残 り、Q値特性に影響があったり、海が深くなりす ぎて樺状絶縁体をも切削してインダクタンス部品 の強度を劣化させるという問題があった。また。 3 むよび3 & はキャップである。

発明の目的

本発明はこのような従来の欠点を除去するもの であり、金属皮膜の剥離しにくいインダクタンス 部品と、 Q値が安定し、しかも棒状絶縁体の強度 を劣化させることのないインダクタンス部品の製 **瓊方法を提供しよりとするものである。**

一般に高周波帯域で用いられるインダクタンス

発明の構成

この目的を達成するために本発明のインダクタンス部品およびその製造方法は、棒状絶縁体と倒皮膜層の間にパインダおよびパターン形成用の炭素層を形成したものであり、金属皮膜の剥離や溝部の皮膜の残りおよび棒状絶様体の強度の劣化がなくなるものである。

実施例の説明

以下、本発明の一実施例を第3図を参照して脱明する。第3図において、8はセラミック材料等高周波損失が少なく、かつ吸湿性の少ない材料を用いて内柱状に形成された棒状絶像体である。7は上配棒状絶像体の外周にラセン状に密着形成されたパインダの役割をもつと共にパターン形成用の役割をもつ炭素層であり、8はその上に密着形成された網層である。8および9をは上配網層8の場部外面に嵌合されたキャップで、網層8の端部と電気的に接続されている。

上記炭素層でおよび網層 B をラセン状化形成するには、まず炭素粉末を圧縮形成した炭素棒(頂

・金数十μから数皿のもの)を用いて棒状絶縁体 Θの外周上にラセン状にベターンを形成した後、電解メッキ等の方法により網層 Β を選択的に炭素層 Τ 上に数μ μ 以上の厚みで形成することにより、網層 Β の剥離の少ないインダクタンス部品が得られ、カッターによる皮膜の切削がないために滞都の皮膜の残りや棒状絶縁体 Β の強度の劣化がなくなる。

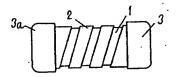
なお、上配実施例における炭素層を炭素を主体 とする混合物層に代えても本発明はその効果を発 揮するものであり、同じく網層を銅を含む合金層 としても同等の効果を得ることができるものであ る。

発明の効果

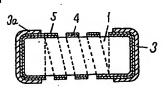
以上のように本発明のインダクタンス部品は、 バインダとパターン形成用の炭素皮膜を形成した ことを特徴とするものであり、剱皮膜の剝離が少 なく、その製造方法も比較的簡単で量産性の良い 方法であり、インダクタンス部品の品質向上、歩 留り向上に大いに役立つものである。

4、図面の簡単な説明

第1図は従来のインダクタンス部品を示す側面 図、第2図は同断面図、第3図は本発明の一実施 例におけるインダクタンス部品の断面図である。 8……棒状絶縁体、7……炭素層、8……剱層。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 任か1名 er 1 123



第 2 図



97 3 図

